



2025年12月17日～19日に開催されました「SEMICON Japan 2025」にご来場賜り、誠にありがとうございました。また、弊社ブースへお立ち寄りいただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

PLP（パネルレベルパッケージ）対応の展示機に関しては、大変好評いただきありがとうございました。皆様より頂戴いただきました貴重なご意見ご質問を励みに今後もより一層PLPの実装化に向けたソリューションをご提案できるよう努めてまいります。

当日ご説明させていただきました製品につきまして、ご意見やご不明な点また、デモンストラーションの詳細をご希望等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今後ともご哀願のほどよろしくお願い申し上げます。

